附件2：

第四届全球半导体产业（重庆）博览会

**全国（成渝）半导体产业投资峰会**

**报名表（合同）**

|  |  |
| --- | --- |
| **6b10b0469dbf6663786c74be7e69255** | **全国（成渝）半导体产业投资峰会** |
| **2022年4月26日-28日 重庆国际博览中心** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报名单位 | 中文名称： |  |
| 英文名称： |  |
| 地址： |  | 邮编： |  |
| 联系人： |  | 手机： |  | 邮箱： |  |
| 电话： |  | 职务： |  | 传真： |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **会议** |  |
| **展览** | **展位类型** | **单价** | **面积** | **规格备注** | **展位号** |
| 精装标展（9㎡） | ¥12800元/9㎡ | 9㎡ | 精装标展 |  |
| 特装光地（36㎡） | ¥1200元/㎡ |  |  |  |
| 展板（6㎡/块） | ¥5000元/6㎡ |  |  |  |
| **会刊** |  |
| **资料袋** |  |
| **代表证** |  |
| **周边氛围** |  |
| **宴会** |  |
| **新闻报道** |  |
| **费用总额** | 小写： 大写： |
| 1. 请详细填写《报名表（合同）》并签字盖章后递交组委会，并于5个工作日内将费用汇入组委会指定账户。收到全款后，组委会将为报名单位开具税务局认可的等额发票。
2. 根据报名单位对《报名表（合同）》签字盖章后文件交互要求，可接受以电子版扫描件为最终文件，电子版以邮件方式交互确认，邮箱：yiluyuanhang@126.com。以纸质版可根据报名单位要求，一式X份，以快递方式交互确认。
3. 峰会由北京中科启明咨询有限公司负责款项收取、发票、现场服务等事项。组委会指定账户为：

**收款单位：北京中科启明咨询有限公司****收款帐号：110945717810301****开户银行：招商银行北京分行朝阳门支行**1. 报名单位提供开具发票信息：

**单位名称：** **纳税识别号：** **地址、电话：** **银行及账号：** 1. 由不可抗拒因素致使会议和展览不能如期举办（如战争、地震等自然灾害，新冠疫情防控），主办单位有权更改会期，并不承担由此产生的任何法律经济责任。
2. 在组委会确认其报名单位资格后，若报名单位单方面取消参会计划，其已付费用不予退还。
3. 本峰会为专业活动，概不接受与会议及展览范围不符合的企业报名。报名单位不得散播违法违纪言论、不得展出侵权假冒商品和无关产品，不得转让转租会议和展位权益，不得从事非法活动。
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **报名单位确认以上内容** |  |
|  | 北京中科启明咨询有限公司（印 章） |
| 授权代表签字盖章： | 北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦17C**邮编：**100020 |
| **联系电话：** | **联系人：**鲁远航 13522277082 **签字：** |
| **邮箱：** | **邮箱：**yiluyuanhang@126.com |
| **日期：** 2022 年 月 日 | **日期：**2022 年 月 日 |